数字部分 实验四 芯片级物理设计流程

思考题

1. 回答上述操作过程中提出的问题，按照序号给出答案。
2. 简述芯片级物理设计的基本过程，包括每个步骤完成的功能以及所需的文件。

注意：为了教学目的，实验内容中引入了一些非必须的步骤，请梳理出从导入设计到数据交付的必要基本流程。